

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2023-007

筑博设计股份有限公司
关于公司申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

为满足公司及子公司生产经营及业务拓展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构及其他非金融机构申请综合授信总额不超过人民币10亿元的综合授信额度。本授信额度项下的融资主要用于提供公司经营资金所需，授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁、商业票据贴现等综合授信业务。授权期限自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会授权日止。在授信期内该授信额度可以循环使用。

上述授信额度不等同于实际融资金额，实际融资额以公司与融资方在授信额度内实际发生的融资金额为准。在上述授信额度和期限内，公司董事会授权董事长签署办理授信事宜中产生的相关法律文件，包括但不限于签署授信合同，贷款合同，质押抵押合同以及其他法律文件等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述申请综合授信事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提请公司2022年年度股东大会审议批准。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董事会

2023年4月10日